

40V、低自己消費電流、50mA リニア・レギュレータ

ISL80136

ISL80136 は、高電圧、低自己消費電流のリニア・レギュレータで、「常時オン (キープ・アライブ)」アプリケーションに最適です。ISL80136 は、通常動作時 6V ~ 40V の入力電圧で動作し、無負荷時の自己消費電流はわずか 18 μ A です。

ISL80136 は 2.5V ~ 12V の可変出力電圧を供給します。低自己消費電流シャットダウン・モードに移行するために使用される EN ピンを備えており、シャットダウン・モードにおける供給電流は 1.8 μ A にすぎません。このレギュレータはサーマル・シャットダウンと電流制限保護機能を備えています。

ISL80136 は -40 $^{\circ}$ C ~ +125 $^{\circ}$ C にわたる温度範囲で評価されており、エキスポーズド・パッド付き 8 ピン EPSOIC およびエキスポーズド・パッド付き 8 ピン DFN の両パッケージで提供されています。

表 1. 40V LDO 製品ファミリの主な違い

PART NUMBER	MIN. I _{OUT}	ADJ OR FIXED V _{OUT}
ISL80136	50mA	ADJ
ISL80138	150mA	ADJ

特長

- 広い入力電圧範囲 : 6V ~ 40V
- 2.5V ~ 12V の可変出力電圧
- 出力電流 50mA を保証
- きわめて小さい自己消費電流 : 18 μ A (typ.)
- 低シャットダウン電流 : 1.8 μ A (typ.)
- リファレンス電圧精度 : \pm 1%
- 50mA で 120mV の低ドロップアウト電圧
- 40V 対応、ロジック・レベル (TTL/CMOS) イネーブル入力
- 10 μ F の出力コンデンサで安定動作
- ESD HBM 定格 : 5kV
- サーマル・シャットダウンと電流制限保護

アプリケーション

- 産業用機器
- ネットワーキング
- テレコム

関連文書

- [FN7969](#) 「ISL80138 40V、低自己消費電流、150mA リニア・レギュレータ」を参照してください。

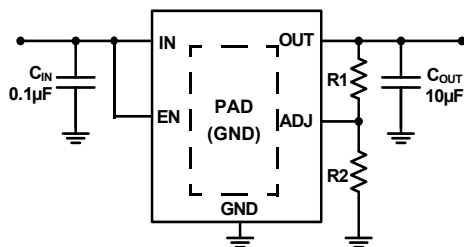


図 1. アプリケーション回路例

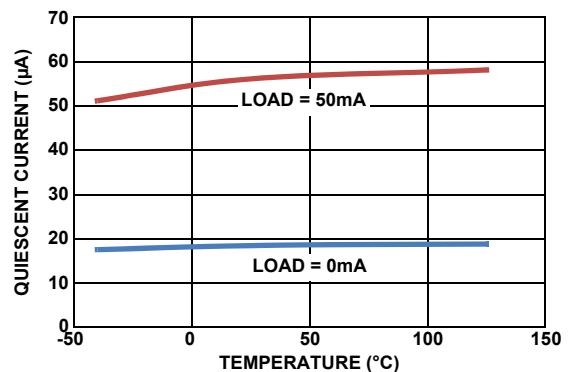
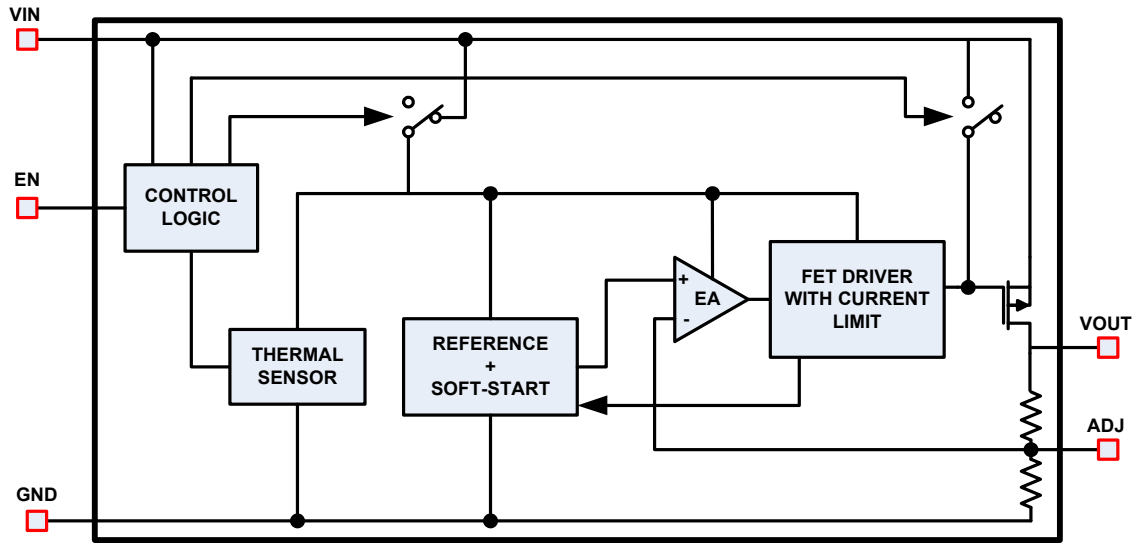
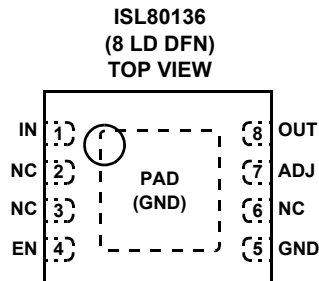
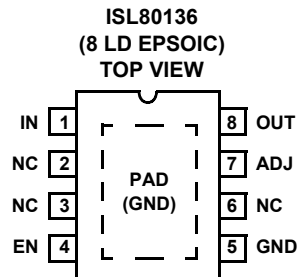


図 2. 自己消費電流 vs 負荷電流 (ユニティゲイン)、 $V_{IN} = 14V$

ブロック図



ピン配置



ピンの説明

ピン番号	ピン名称	説明
1	IN	入力電圧ピン。適切な動作のため 0.1 μ F 以上の X5R/X7R コンデンサが必要です。電圧範囲：6V ~ 40V
2、3、6	NC	ピンは内部終端端子です。ピンを未接続のままにしておいて問題ありません。グラウンドへ接続してもかまいません。
4	EN	このピンが High レベルのとき、レギュレータはイネーブルです。電圧範囲：0V ~ V_{IN}
5	GND	グラウンド。
7	ADJ	外付けの帰還抵抗分圧回路にこのピンを接続して LDO 出力電圧を設定します。電圧範囲：0V ~ 3V
8	OUT	安定化した出力電圧。安定性確保のため 10 μ F の X5R/X7R 出力コンデンサが必要です。電圧範囲：0V ~ 12V
-	PAD	エキスポーズド・パッドをグラウンド層にハンダ付けすることを推奨します。

ISL80136

注文情報

製品型番	製品 マーキング	温度範囲 (°C)	ENABLE ピン	出力電圧 (V)	パッケージ (鉛フリー)	PKG. DWG.#
ISL80136IBEAJZ (Note 1、3、4)	80136 IBEAJZ	-40 ~ +125	Yes	ADJ	8 Ld EPSONIC	M8.15B
ISL80136FRZ-T (Note 2、3、4)	136F	-40 ~ +125	Yes	ADJ	8 Ld DFN	L8.3x3J
ISL80136EVAL1Z	評価用ボード					

NOTE :

1. テープ&リールは製品型番の末尾に「-T*」を付加してください。リールの詳細仕様についてはテクニカル・ブリーフ [TB347](#) を参照してください。
2. リールの詳細仕様についてはテクニカル・ブリーフ [TB347](#) を参照してください。
3. これら鉛フリーのプラスチック・パッケージ製品には、専用の鉛フリー素材、モールド素材、ダイ・アタッチ素材を採用するとともに、端子には亜鉛 100%の梨地メッキとアニーリングを実施しています (RoHS 指令に準拠するとともに SnPb ハンダ付け作業と鉛フリー・ハンダ付け作業とも互換性のある e3 端子仕上げ)。インターシルの鉛フリー製品は鉛フリー・ピークリフロー温度で MSL 分類に対応し、この仕様は IPC/JEDEC J STD-020 の鉛フリー要件と同等か上回るものです。
4. 吸湿性レベル (MSL) については [ISL80136](#) のデバイス情報ページを参照してください。MSL の詳細についてはテクニカル・ブリーフ「Guidelines for Handling and Processing Moisture Sensitive Surface Mount Devices (SMDs) ([TB363](#))」を参照してください。

絶対最大定格

IN ピンの電圧 (GND 基準)	-0.3V ~ +45V
OUT ピンの電圧 (GND 基準)	-0.3V ~ 16V
EN ピンの電圧 (GND 基準)	-0.3V ~ IN
ADJ ピンの電圧 (GND 基準)	-0.3V ~ 3V
出力短絡期間	連続
ESD 定格	
人体モデル (JESD22-A114E に従ってテスト済み)	5kV
機械モデル (JESD-A115-A に従ってテスト済み)	200V
デバイス帯電モデル (JESD22-C101C に従ってテスト済み)	2.2kV
ラッチアップ定格	
(JESD78B; Class II, Level A に従ってテスト済み)	100mA

温度情報

熱抵抗 (代表値)	θ_{JA} (°C/W)	θ_{JC} (°C/W)
8 Ld EPOIC パッケージ (Note 5、6)	50	9
8 Ld DFN パッケージ (Note 5、6)	46	5
ジャンクション最高温度	+150°C	
最大保存温度範囲	-65°C ~ +175°C	
鉛フリー・リフロープロファイル	以下の URL を参照 http://www.intersil.com/pbfree/Pb-FreeReflow.asp	

推奨動作条件

周囲温度範囲	-40°C ~ +125°C
IN ピンの電圧 (GND 基準)	+6V ~ +40V
OUT ピンの電圧 (GND 基準)	+2.5V ~ +12V
EN ピンの電圧 (GND 基準)	0V ~ +40V

注意：過度に長い時間にわたって最大定格点または最大定格付近で動作させないでください。そのような動作条件を課すと製品の信頼性に影響が及ぶ恐れがあるとともに、保証の対象とはならない可能性があります。

NOTE :

- θ_{JA} は、部品を放熱効率の高い「ダイレクト・アタッチ」機能対応の試験基板に実装した状態で、自由大気中で測定した値です。詳細はテクニカル・ブリーフ [TB379](#) を参照してください。
- θ_{JC} の測定における「ケース温度」位置は、パッケージ下面のエキスポーズド金属パッドの中心です。

電気的特性 特記のない限り、推奨動作条件に基づいています。特記のない限り、 $V_{IN} = 14V$ 、 $I_{OUT} = 1mA$ 、 $C_{IN} = 0.1\mu F$ 、 $C_{OUT} = 10\mu F$ 、 $T_A = T_J = -40^\circ C \sim +125^\circ C$ 。代表値は $T_A = +25^\circ C$ における値です。太字のリミット値は動作温度範囲である $-40^\circ C \sim +125^\circ C$ に対して適用されます。

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN (Note 9)	TYP	MAX (Note 9)	UNIT
Input Voltage Range	V_{IN}		6		40	V
Guaranteed Output Current	I_{OUT}	$V_{IN} = V_{OUT} + V_{DO}$	50			mA
ADJ Reference Voltage	V_{REF}	EN = High, $V_{IN} = 14V$, $I_{OUT} = 0.1mA$	1.211	1.223	1.235	V
Line Regulation	$\Delta V_{OUT}/\Delta V_{IN}$	$3V \leq V_{IN} \leq 40V$, $I_{OUT} = 1mA$		0.04	0.115	%
Load Regulation	$\Delta V_{OUT}/\Delta I_{OUT}$	$V_{IN} = V_{OUT} + V_D$, $I_{OUT} = 100\mu A$ to 50mA		0.25	0.5	%
Dropout Voltage (Note 7)	ΔV_{DO}	$I_{OUT} = 1mA$, $V_{OUT} = 3.3V$		10	38	mV
		$I_{OUT} = 50mA$, $V_{OUT} = 3.3V$		130	340	mV
		$I_{OUT} = 1mA$, $V_{OUT} = 5V$		10	48	mV
		$I_{OUT} = 50mA$, $V_{OUT} = 5V$		120	350	mV
Shutdown Current	I_{SHDN}	EN = LOW		1.8	3.64	μA
Quiescent Current	IQ	EN = HIGH, $I_{OUT} = 0mA$		18	24	μA
		EN = HIGH, $I_{OUT} = 1mA$		22	42	μA
		EN = HIGH, $I_{OUT} = 10mA$		34	60	μA
		EN = HIGH, $I_{OUT} = 50mA$		56	82	μA
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	f = 100Hz; $V_{in_ripple} = 500mV_{p-p}$; Load = 50mA		58		dB
EN FUNCTION						
EN Threshold Voltage	V_{EN_H}	$V_{OUT} = \text{Off to On}$			1.485	V
	V_{EN_L}	$V_{OUT} = \text{On to Off}$	0.935			V
EN Pin Current	I_{EN}	$V_{OUT} = 0V$		0.026		μA
EN to Regulation Time (Note 8)	t_{EN}			1.65	1.93	ms
PROTECTION FEATURES						
Output Current Limit	I_{LIMIT}	$V_{OUT} = 0V$	60	118		mA

ISL80136

電気的特性 特記のない限り、推奨動作条件に基づいています。特記のない限り、 $V_{IN} = 14V$ 、 $I_{OUT} = 1mA$ 、 $C_{IN} = 0.1\mu F$ 、 $C_{OUT} = 10\mu F$ 、 $T_A = T_J = -40^\circ C \sim +125^\circ C$ 。代表値は $T_A = +25^\circ C$ における値です。太字のリミット値は動作温度範囲である $-40^\circ C \sim +125^\circ C$ に対して適用されます。(続き)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN (Note 9)	TYP	MAX (Note 9)	UNIT
Thermal Shutdown	T_{SHDN}	Junction Temperature Rising		+165		$^\circ C$
Thermal Shutdown Hysteresis	T_{HYST}			+20		$^\circ C$

NOTE :

- $V_{IN} = V_{OUT} + 3V$ のとき、ドロップアウト電圧は V_{OUT} が V_{OUT} の値を 2% 下回った際の $(V_{IN} - V_{OUT})$ として定義されます。
- Enable to Regulation Time は、 $V_{IN} = 14V$ のとき、出力がその最終値の 95% に到達するまでにかかる時間です。また、EN が V_{IL} から V_{IH} になるまでに 5ns かかります。出力電圧は 5V に設定されています。
- 特記のない限り、MIN や MAX のリミット値が記載されたパラメータは、 $+25^\circ C$ で 100% テストされています。温度のリミット値は特性評価によって定められたものであり、製造時テストは行われていません。

代表的な性能特性 特記のない限り、 $V_{IN} = 14V$ 、 $I_{OUT} = 1mA$ 、 $V_{OUT} = 5V$ 、 $T_J = +25^\circ C$ 。

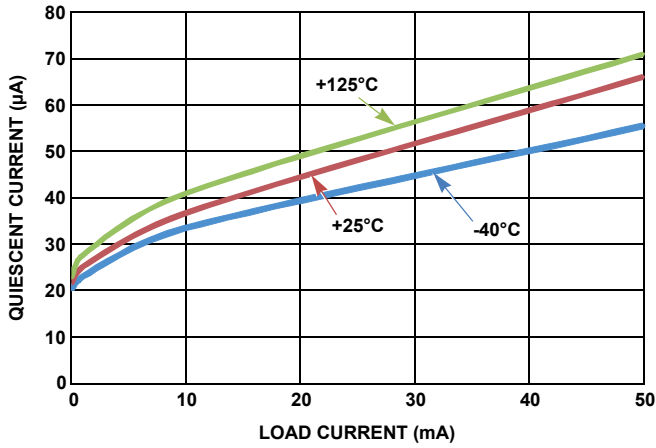


図 3. 自己消費電流 vs 負荷電流

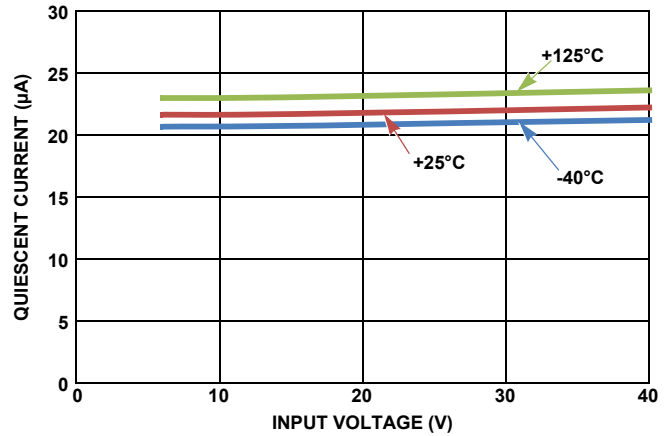


図 4. 自己消費電流 vs 入力電圧 (無負荷)

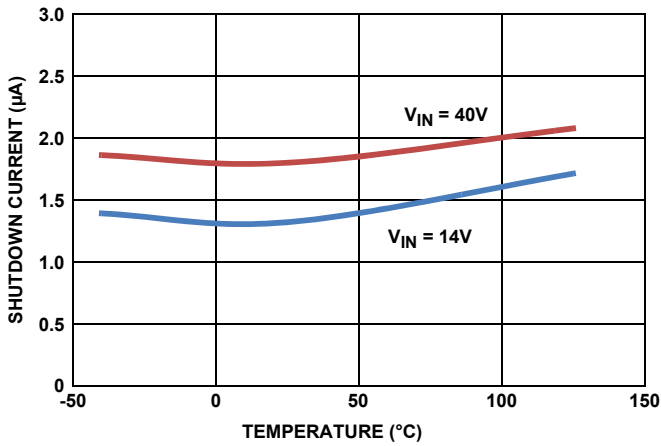


図 5. シャットダウン電流 vs 温度 (EN = 0)

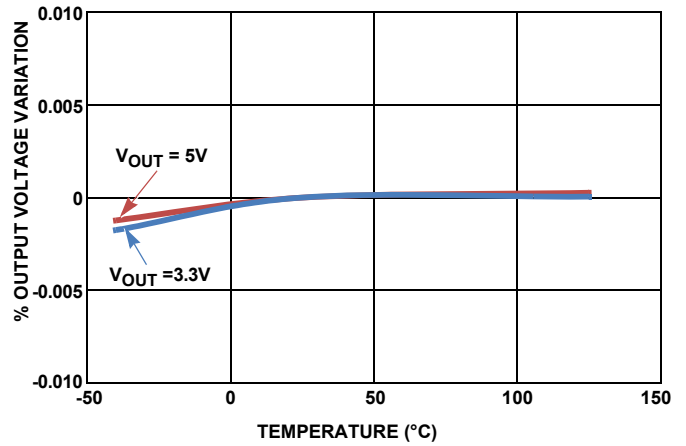


図 6. 出力電圧 vs 温度 (負荷電流 = 50mA)

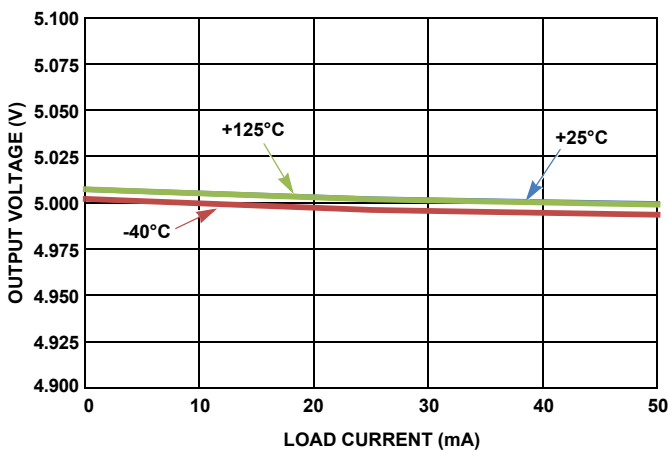


図 7. 出力電圧 vs 負荷電流

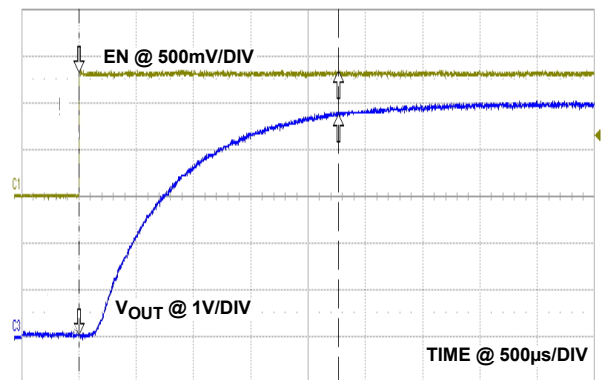


図 8. スタートアップ波形

代表的な性能特性

特記のない限り、 $V_{IN} = 14V$ 、 $I_{OUT} = 1mA$ 、 $V_{OUT} = 5V$ 、 $T_J = +25\text{ }^\circ\text{C}$ 。(続き)

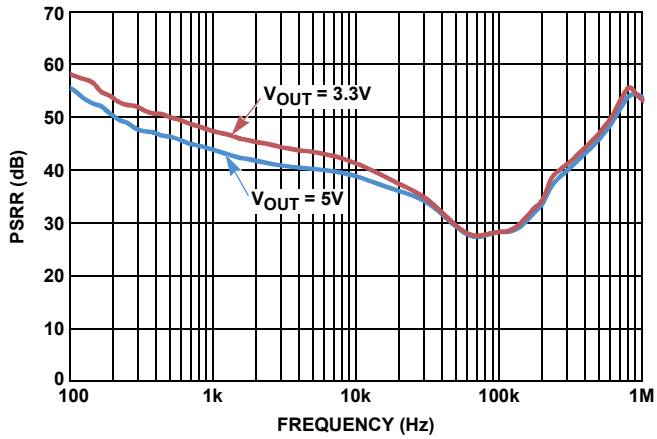


図9. 電源電圧変動除去比 (負荷電流 = 50mA)

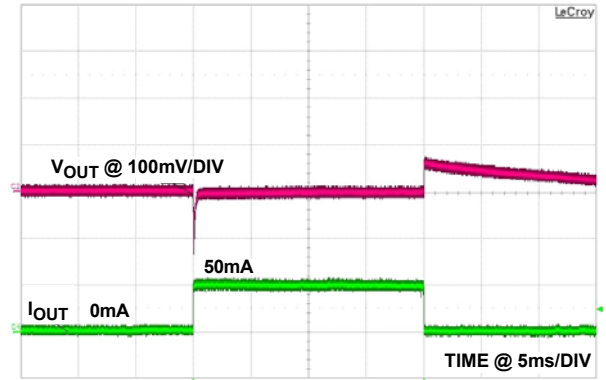


図10. 負荷過渡応答

動作の説明

動作の概要

ISL80136 は、高性能、高電圧の低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) で、出力電流は 50mA です。この製品は、 -40°C ~ $+125^{\circ}\text{C}$ の温度範囲で定格動作します。自己消費電流がきわめて小さく、「常時オン (キープ・アライブ)」アプリケーションに最適です。この製品は、入力電圧が 40V まで上がる「ロードダンプ状態」においても正常に動作します。また、電流制限機能とサーマル・シャットダウン保護を備えています。

イネーブル制御

ISL80136 は Enable ピンを備えています。このピンを Low レベルにすると、IC はシャットダウン・モードに移行します。シャットダウン・モードにおける供給電流は $2\mu\text{A}$ 未満です。このピンを High レベルにすると、IC はオンになります。常時オン動作の場合は、EN ピンを IN に直接接続することができます。

電流制限保護

ISL80136 は電流制限機能を内蔵しており、フォルト状態発生時にレギュレータを保護します。電流制限保護期間中は、出力は、出力電圧と無関係に一定の電流を供給します。短絡や過負荷状態が解消されると、出力は通常の電圧レギュレーション・モードに戻ります。

サーマルフォルト保護

標準的には、ダイ温度が $+165^{\circ}\text{C}$ を超えると LDO の出力がシャットダウンし、ダイ温度が $+145^{\circ}\text{C}$ に低下するまでその状態が維持されます。ジャンクション温度がサーマル・シャットダウン温度を超えるかどうかは、周囲温度と相まって、消費電力レベルとパッケージの熱インピーダンスによって決まります。「消費電力」のセクションも参照してください。

アプリケーション情報

入力コンデンサおよび出力コンデンサ

ISL80136 の安定性維持のため、出力に $10\mu\text{F}$ の X5R または X7R タイプのセラミック・コンデンサを接続することを推奨します。出力コンデンサのグラウンド接続は、IC の GND ピンに直接配線する必要があります。また、出力コンデンサは IC に近づけて配置する必要があります。入力コンデンサの推奨は $0.1\mu\text{F}$ 以上の X5R または X7R コンデンサです。

出力電圧の設定

出力電圧は、図 11 に示すように外付けの抵抗分圧回路を使用して設定します。

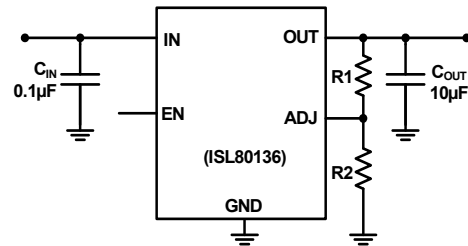


図 11. 出力電圧の設定

出力電圧は式 1 で求められます。

$$V_{\text{OUT}} = 1.223\text{V} \times \left(\frac{R1}{R2} + 1 \right) \quad (\text{式 1})$$

消費電力

ジャンクション温度は、4 ページの「推奨動作条件」で指定された範囲を超えてはなりません。消費電力は式 2 で求められます。

$$P_D = (V_{\text{IN}} - V_{\text{OUT}}) \times I_{\text{OUT}} + V_{\text{IN}} \times I_{\text{GND}} \quad (\text{式 2})$$

式 3 に示すように、最大許容接合部温度上昇 (ΔT_J) はジャンクション最高許容温度 $T_{J(\text{MAX})}$ と最高予想周囲温度 $T_{A(\text{MAX})}$ によって決まります。

$$\Delta T_J = T_{J(\text{MAX})} - T_{A(\text{MAX})} \quad (\text{式 3})$$

式 4 に示すように、ジャンクション温度と周囲温度間の熱抵抗 (θ_{JA}) を使用して最高周囲動作温度を求めます。

$$T_{J(\text{MAX})} = P_{D(\text{MAX})} \times \theta_{JA} + T_A \quad (\text{式 4})$$

プリント基板レイアウトの設計ガイドライン

望ましい性能を引き出すために、プリント基板レイアウトは重要です。部品配置、トレースの引き回しにあたっては、グラウンド・インピーダンスを最小にし、また寄生インダクタンスが小さくなるように設計を考慮しなければなりません。入力コンデンサと出力コンデンサはグラウンドに最短距離で接続し、また IC のできるだけ近くに配置してください。ADJ 帰還トレースはノイズの多いトレースから離して配線してください。放熱性能を高めるために、エキスポーズド・パッドをグラウンド層に接続してください。パッドにサーマルビアを設けて放熱性能を高めます。

改訂履歴

この改訂履歴は参考情報として掲載するものであり、正確を期すように努めていますが、内容を保証するものではありません。最新のデータシートについてはインターシルのウェブサイトをご覧ください。

日付	レビジョン	変更点
2012年1月31日	FN7970.1	データシート全体においてDFNパッケージの選択肢を追加。
2011年12月15日	FN7970.0	初版

インターシルについて

インターシルは、高性能アナログ、ミクストシグナルおよびパワーマネジメント半導体の設計、製造で世界をリードする企業です。インターシルの製品は、産業用機器、インフラ、パーソナル・コンピューティング、ハイエンド・コンシューマの分野で特に急速な成長を遂げている市場向けに開発されています。インターシルの詳細や、インターシル・チームの一員になる方法については、ウェブサイト www.intersil.com とキャリア・ページを参照してください。

アプリケーション情報、関連ドキュメント、関連部品は、それぞれの製品情報ページを参照してください。また、製品情報ページをご覧ください。お使いのデータシートが最新であることをご確認ください。

本データシートに関するご意見は次のウェブサイトへお寄せください。 www.intersil.com/askourstaff

信頼性に関するデータは次のウェブサイトを参照してください。 <http://rel.intersil.com/reports/search.php>

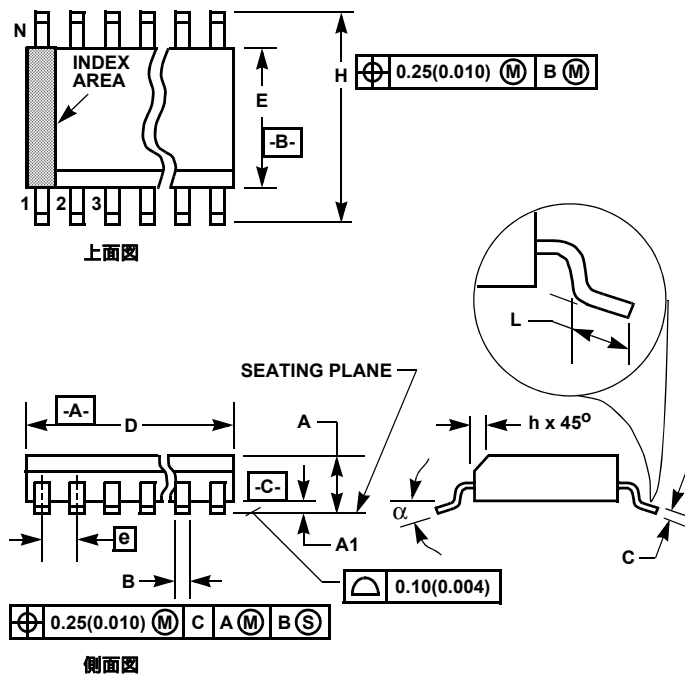
そのほかの製品については www.intersil.com/product_tree/ を参照してください。

インターシルは、www.intersil.com/design/quality/ に記載の品質保証のとおり、ISO9000 品質システムに基づいて、製品の製造、組み立て、試験を行っています。

インターシルは、製品を販売するにあたって、製品情報のみを提供します。インターシルは、いかなる時点においても、予告なしに、回路設計、ソフトウェア、仕様を変更する権利を有します。製品を購入されるお客様は、必ず、データシートが最新であることをご確認ください。インターシルは正確かつ信頼に足る情報を提供できるよう努めていますが、その使用に関して、インターシルおよび関連子会社は責を負いません。また、その使用に関して、第三者が所有する特許または他の知的所有権の非侵害を保証するものではありません。インターシルおよび関連子会社が所有する特許の使用権を暗黙的または他の方法によって与えるものではありません。

インターシルの会社概要については www.intersil.com をご覧ください。

Small Outline Exposed Pad Plastic Packages (EPSOIC)



M8.15B
8 LEAD NARROW BODY SMALL OUTLINE EXPOSED PAD PLASTIC PACKAGE

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS		NOTES
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	0.056	0.066	1.43	1.68	-
A1	0.001	0.005	0.03	0.13	-
B	0.0138	0.0192	0.35	0.49	9
C	0.0075	0.0098	0.19	0.25	-
D	0.189	0.196	4.80	4.98	3
E	0.150	0.157	3.81	3.99	4
e	0.050 BSC		1.27 BSC		-
H	0.230	0.244	5.84	6.20	-
h	0.010	0.016	0.25	0.41	5
L	0.016	0.035	0.41	0.89	6
N	8		8		7
α	0°	8°	0°	8°	-
P	-	0.094	-	2.387	11
P1	-	0.094	-	2.387	11

Rev. 5 8/10

NOTE :

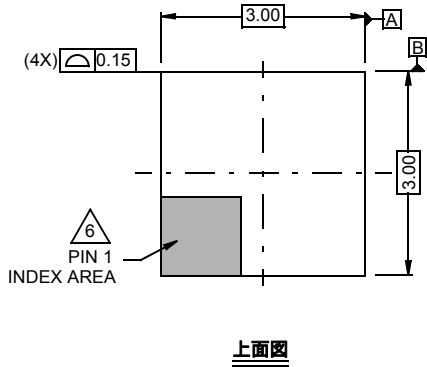
1. 記号はパブリケーション番号95のセクション2.2の「MO Series Symbol List」で定義されています。
2. 寸法と公差は ANSI Y14.5M-1982 に従っています。
3. 寸法「D」にモールドのバリ、突出部、ゲートのバリは含まれません。モールドのバリ、突出部、ゲートのバリは各側面で 0.15mm (0.006 インチ) を超えないものとします。
4. 寸法「E」にリード間のバリや突出部は含まれません。リード間のバリや突出部は各側面で 0.25mm (0.010 インチ) を超えないものとします。
5. 本体上の面取はオプションです。面取が存在しない場合、ビジュアルインデックスは斜線の領域内に配置されます。
6. 「L」は端子の基板にハンダ付けするための長さです。
7. 「N」は端子数です。
8. 端子番号は参考用です。
9. シーティングプレーン上で 0.36mm (0.014 インチ) 以上のリード幅「B」は、最大値が 0.61mm (0.024 インチ) を超えないものとします。
10. 優先単位はインチです。ミリメートルに変換された値は必ずしも正確ではありません。
11. 寸法「P」および「P1」は、放熱/電気的特性を改善しています。示している値は、リード数および本体サイズ内に収まるエキスポーズド・パッドの最大サイズです。

パッケージ寸法図

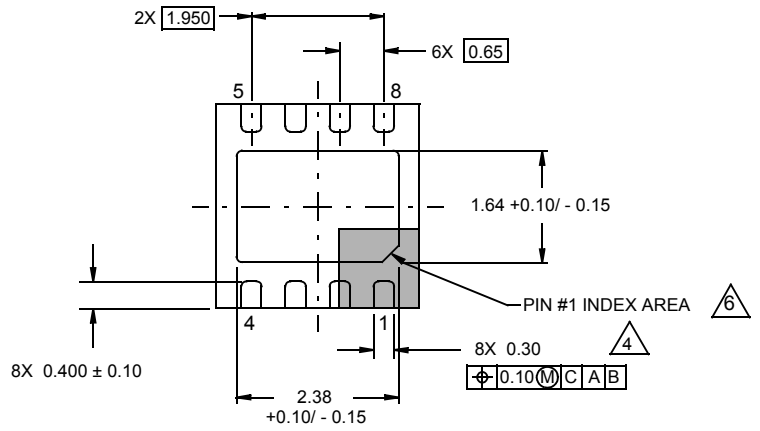
L8.3x3J

8 LEAD DUAL FLAT NO-LEAD PLASTIC PACKAGE

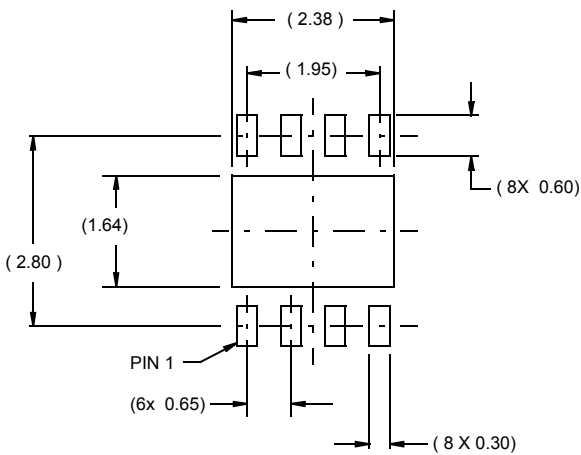
Rev 0, 9/09



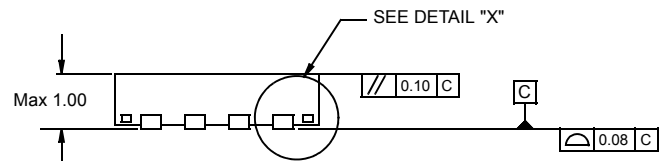
上面図



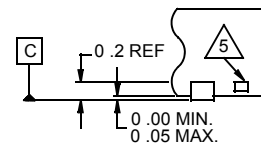
底面図



推奨ランドパターンの例



側面図



"X"の詳細

NOTE:

1. 寸法の単位は mm です。
() 内の寸法は参考値です。
2. 寸法と公差は AMSE Y14.5m-1994 に従っています。
3. 特記のない限り、公差は DECIMAL ±0.05 です。
4. 寸法は金属端子に適用され、端子先端から 0.15mm ~ 0.30mm のポイントで計測した値です。
5. タイパー(示されている場合) は非機能性です。
6. 1 ピンの識別子はオプションですが、表示されているゾーン内に配置されます。1 ピンの識別子はモールドまたはマーキングで示されます。